

安全评价报告信息公开表

（杭州道铭微电子有限公司杭钱塘工出【2023】2号集成电路及功率器件系统集成封装新建一期厂房项目安全预评价报告）

被评价单位名称	杭州道铭微电子有限公司
评价项目名称/项目编号	天为〔评〕字 23-03-34 号
项目简介 (含图片)	<p>杭州道铭微电子有限公司成立于 2021 年 5 月 10 日，注册叁亿元整，注册地址位于中国(浙江)自由贸易试验区杭州市钱塘区白杨街道 16 号大街 388 号 3 幢 11#库，法定代表人王敏文。</p> <p>杭州道铭微电子有限公司为拓展市场，从产量和品种两方面更好地满足市场需求，提高公司产品国内外市场份额，计划新建计算机、通信和其他电子设备制造业厂房，购置高速贴片机、水清洗机、固晶机、溅镀机、超声波清洗机、焊线机等国内外生产及辅助设备，用于生产集成电路及功率器件系统集成封装模组产品，形成月产 135kk 集成电路及功率器件系统集成封装模组的生产能力。</p> <p>本项目为杭州道铭微电子有限公司杭钱塘工出【2023】2号集成电路及功率器件系统集成封装新建一期厂房项目，于 2023 年 4 月 26 日取得浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表，项目代码为 2304-330114-89-01-541700，备案机关为杭州钱塘新区行政审批局（行政服务中心）；本项目总平面布置图由中国电子系统工程第二建设有限公司（电子通信广电行业（电子工程）甲级，资质证书编号 A132020704）进行设计。</p> <p>本项目涉及到危险化学品氢气、氢氧化钠、助焊剂（异丙醇 50%）、去毛刺液（二乙烯三胺 5-10%、水合肼 10-20%）、去氧化物粉剂（过硫酸氢钠>50%）、电解除胶剂（氢氧化钾 30-80%）、电解退锡剂（甲基磺酸≥20%）、退锡剂（硝酸 20-40%）、化学退锡液（甲基磺酸 50-60%）、锡络合剂（甲基磺酸≥70%）、去氧化物溶液（硫酸<20%）、无水乙醇、正丙醇、异丙醇、清洗液（二氯甲烷>85%）、</p>

		<p>氩[压缩的]、氩氧混合气（氩气 99-52%、氧气 1-48%）、甲酸、硫酸、过氧化氢溶液（30%）、发烟硝酸、盐酸、氮[压缩的]。其产品未列入《危险化学品目录》（国家安全生产监督管理总局等 10 部门公告 2015 年第 5 号，2022 年第 8 号公告修订），故本企业属于危险化学品使用企业。根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令 591 号，国务院令 645 号修订）、《危险化学品安全使用许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令 57 号，第 89 号令 2017 年修订）、《国民经济行业分类》GB/T4754-2017（2019 修订版），企业所在的行业属于集成电路制造（3973），未列入《危险化学品安全使用许可适用行业目录》（2013 年版），且使用危险化学品从事生产的使用量未达到规定数量，因此，不需要领取危险化学品使用许可证。</p>
		
安全评价机构名称		浙江天为安全科技有限公司
项目组长		胡伟
技术负责人		周玉飞
过程控制负责人		王小梅
评价报告编制人		胡伟
报告审核人		贝少华
参与评价工作	安全评价师	胡伟、刘咏梅、邵东卫、胡素娥、卜伟华

	注册安全工程师	胡伟、胡素娥
	技术专家	/
现场开展安全评价工作	人员	胡伟、刘咏梅
	时间	2024年6月24日至2024年8月
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2024年8月